

纖薄的祕密：一窺三星 Galaxy S25 Edge 突破極限的設計

洞察用戶與時俱進的需求，是開發真正重要技術的關鍵。全新 Galaxy S25 Edge 集結旗艦效能與便攜設計，化身口袋中的 AI 神隊友，重新定義行動裝置的無限潛能。

單以「輕薄的智慧型手機」來形容 Galaxy S25 Edge，實在難以道盡其非凡之處。從每一道曲線、輪廓，乃至於每一個元件，無不體現劃時代的精湛工藝，完美承襲 S 系列卓越的頂級體驗。

為取得其中平衡，Galaxy S25 Edge 歷經縝密且密集的實驗與測試，針對新元件與結構開發無數測試原型機，屢屢挑戰行動硬體設計的既有標準，最終打造不容妥協的智慧型手機，設計、效能與相機體驗皆至臻完美。



極致輕薄，經久耐用

Galaxy S25 Edge 承襲 S 系列的設計語彙，同時憑藉僅 5.8mm 的厚度和 163 公克的重量，創下 Galaxy S 系列迄今最輕薄機型紀錄。

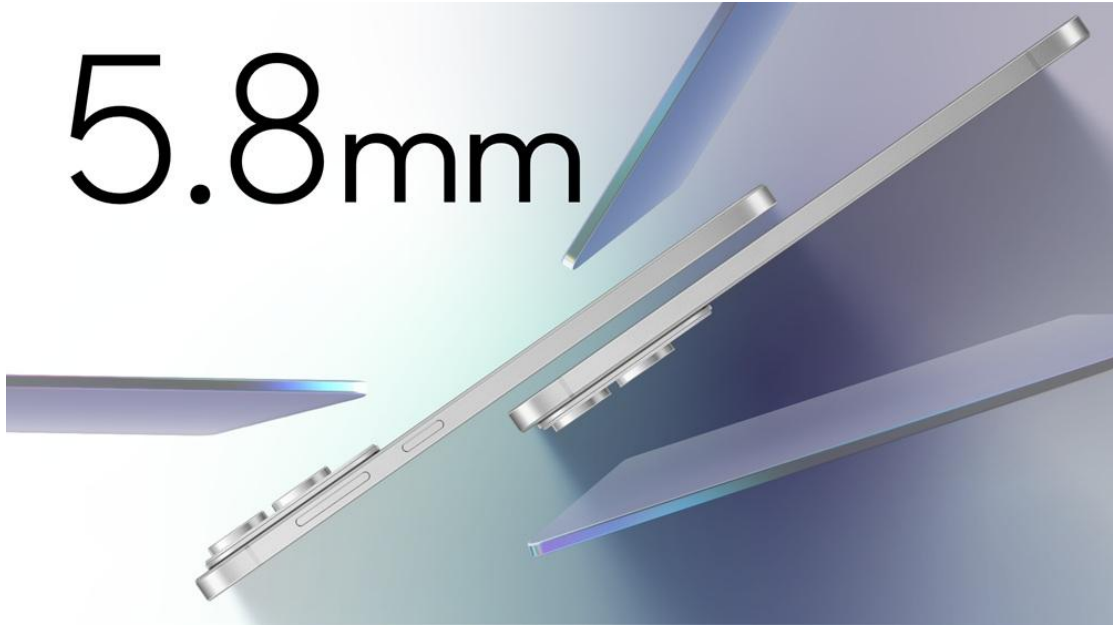
為此，三星重塑智慧型手機的設計構想。Galaxy S25 Edge 內部結構採用全新貼裝系統，元件置放精準度達 0.1mm。

纖薄之外，強悍程度也無懈可擊。Galaxy S25 Edge 延續 Galaxy S25 Ultra 的鈦合金邊框設計，以頂尖材質打造堅韌機身。顯示螢幕則採用結合三星強化製程技術的全新 Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2，進一步提升防護力。

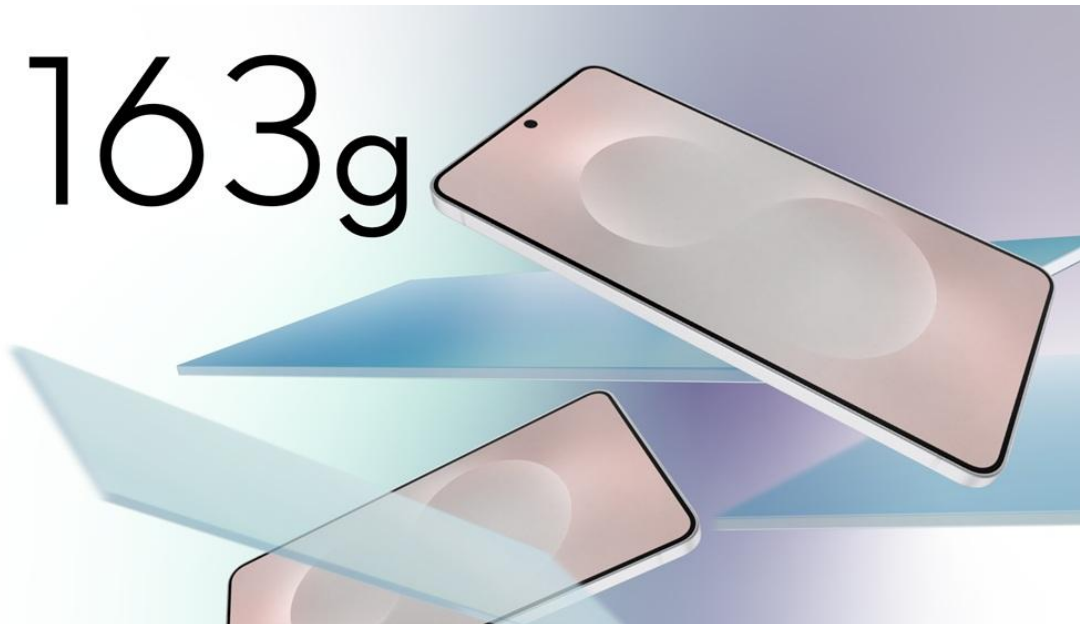
新機兼顧設計美學與耐用性，成就毫無妥協的旗艦之作。

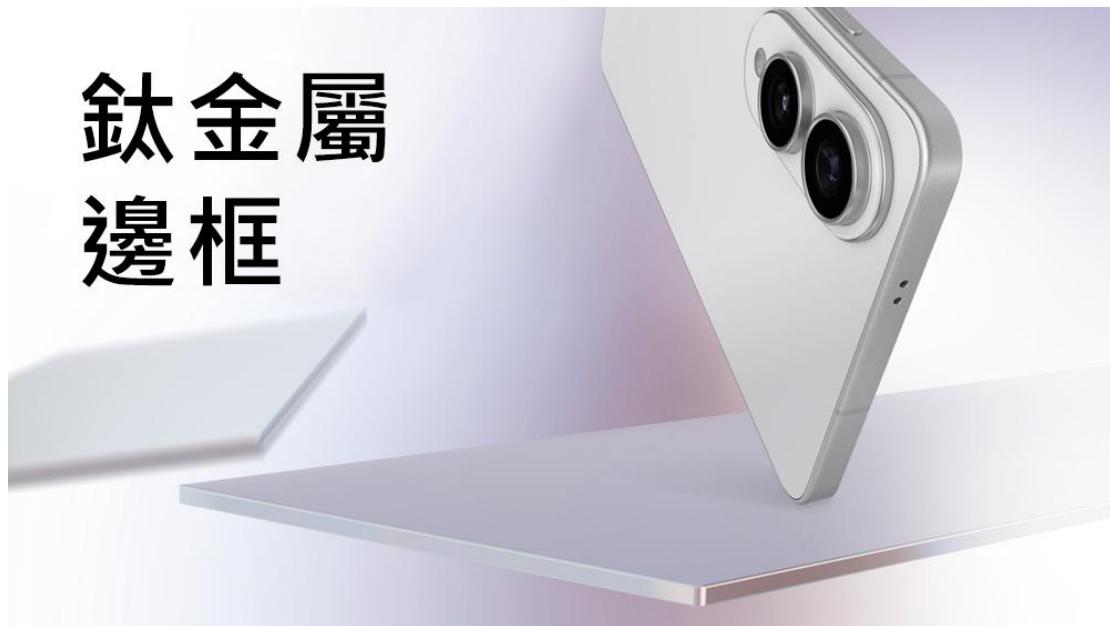
SAMSUNG

5.8mm



163g





Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2



高效運作，冷靜以對

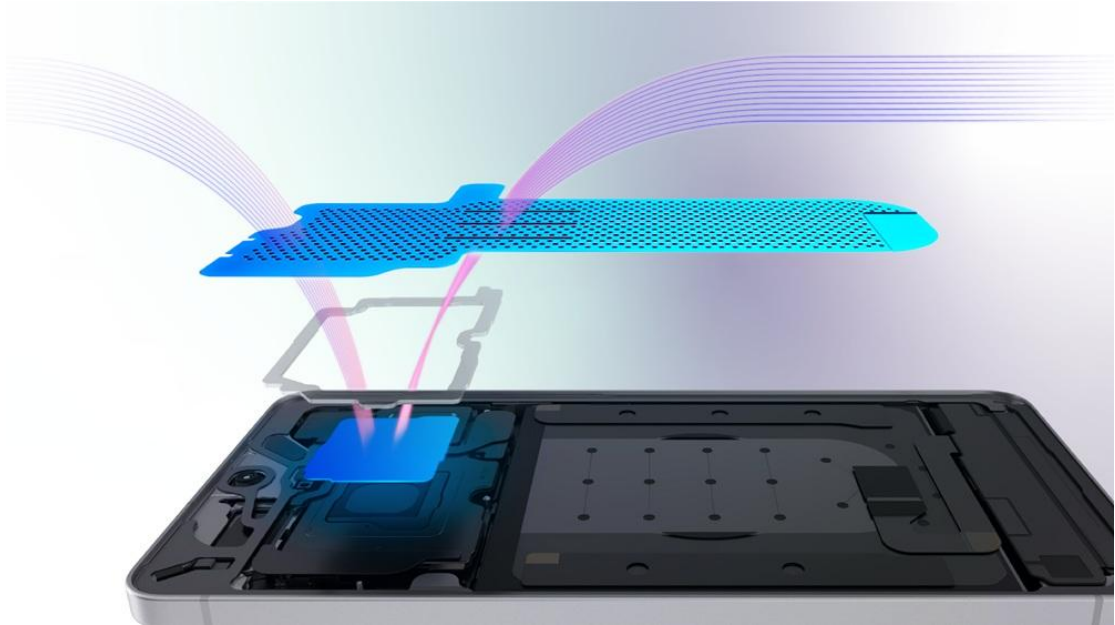
Galaxy S25 Edge 雖為迄今最纖薄的 S 系列裝置，效能卻毫不遜色。從日常操作到繁重的多工處理，效能與速度皆與 Galaxy S25 系列其他機種並駕齊驅。

Galaxy S25 Edge 搭載 Snapdragon® 8 Elite For Galaxy 行動平台^(註一)，此強大的處理器由 Qualcomm Technologies, Inc. 客製設計，為終端 AI 處理和日常表現樹立全新標竿。令人驚豔的，不只是晶片強勁效能，而是在如此纖薄的機身中，依然能發揮旗艦級的實力。

為了融入 Galaxy S25 Edge 的纖薄機身並有效管理散熱，三星導入專屬訂製的散熱系統，配置面積較 Galaxy S25+ 大 10% 的新型 vapor chamber，並首度於 Galaxy 智慧型手機中引入全新「孔洞結構」，移除部分前金屬框架，讓應用處理器產生的熱能更直接地傳導至 vapor chamber。

此外，精密調校的散熱介面材料有助吸收並分散周邊元件的熱能，無論執行何種工作，均可締造高速、低溫且靈敏的表現。

Galaxy S25 Edge 證明透過更智慧的設計思維，即使在有限空間中，依然能實現強大效能。



相機之最

Galaxy S25 Ultra 的核心亮點之一在於頂級的相機體驗，而 Galaxy S25 Edge 則將同等的影像效能，融入洗鍊新穎的外型。其雙相機系統包括廣角與超廣角鏡頭，搭載高達 2 億畫素的主感光元件，即使在嚴苛的光源條件下，依然能拍出媲美 Galaxy S25 Ultra 的精彩畫面，張張細節清晰、色彩鮮明且栩栩如生。

憑藉自動對焦與光學防手震技術最佳化，主鏡頭的厚度縮減 10% 以上。雙層鏡頭外殼設計巧妙抵銷模組高度，讓 2 億畫素的感光元件渾然天成地嵌入機殼，不破壞手機整體輪廓。專業級 Galaxy 相機體驗，如今在更輕薄、小巧的裝置中得以完美呈現。



Galaxy S25 Edge 體現三星突破行動技術長期限制的決心，將旗艦效能、智慧體驗與專業級相機系統封裝至更纖薄、精巧的機身中，秉持每一處細節皆有所本的理念，解鎖裝置的無限可能。Galaxy S25 Edge 不僅是設計上的里程碑，更揭開行動創新的嶄新篇章，推動設計與技術攜手向前。

註一：Snapdragon 為 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。Snapdragon 為 Qualcomm Technologies, Inc. 及 / 或其子公司之產品。